PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-194788

(43) Date of publication of application: 19.07.2001

(51)Int.CI.

G03F 7/039 C08F220/10 C08F220/42 C08F230/08 C08K 5/42 C08L 33/04 C08L 43/04 G03F 7/004 G03F 7/075 H01L 21/027

(21)Application number: 2000-001895

(71)Applicant: FUJI PHOTO FILM CO LTD

(22)Date of filing:

07.01.2000

(72)Inventor: SATO KENICHIRO

MIZUTANI KAZUYOSHI

(54) POSITIVE TYPE PHOTORESIST COMPOSITION

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a positive type photoresist composition which has an improved effect on a margin for exposure (particularly a margin for the exposure of isolated lines) in the production of a semiconductor device, that is, which is less liable to cause a change of the line width of isolated lines when light exposure is varied.

SOLUTION: The positive type photoresist composition contains (A) a sulfonic acid generating compound represented by a specified structure and (B) an acid decomposable resin containing at least specified silicon-containing repeating units or repeating units with a specified structure and having solubility to an alkali developing solution increased by the action of the acid.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or

application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-194788 (P2001-194788A)

(43)公開日 平成13年7月19日(2001.7.19)

(51) Int.Cl.7	識別記号	FΙ		テーマコード(参考)	
G03F 7/039	601	G03F 7/039	601	2H025	
C08F 220/10		C 0 8 F 220/10		4J002	
220/42		220/42		4J100	
230/08		230/08			
C08K 5/42		C08K 5/42			
	審查請	求 未請求 請求項の数4 O	L (全 45 頁)	最終頁に続く	
(21)出願番号	特顧2000-1895(P2000-1895)	(71)出願人 000005201			
		富士写真フ	イルム株式会社	ቷ	
(22)出顧日	平成12年1月7日(2000.1.7)	乾12年1月7日(2000.1.7) 神奈川県南足柄市中沼210番地			
		(72)発明者 佐藤 健一	郎		
		静岡県榛原	郡吉田町川尻4	000番地 富士写	
	<i>,</i> ·	真フイルム	株式会社内		
		(72)発明者 水谷 一良			
				000番地 富士写	
			株式会社内		
		(74)代理人 100105647			
		弁理士 小	栗昌平(多	46名)	
				最終頁に続く	

(54) 【発明の名称】 ポジ型フォトレジスト組成物

(57)【要約】

【課題】 半導体デバイスの製造において、露光マージ ン (特に孤立ラインの露光マージン) に対する改善効果 がある、すなわち露光量を変化させたときの、孤立ライ ンの線幅変動が小さいポジ型フォトレジスト組成物を提 供すること。

【解決手段】(A)特定の構造で表されるスルホン酸を 発生する化合物、(B)特定のシリコン含有繰り返し単 位と、特定の構造の繰り返し単位のうち少なくともいず れかの繰り返し単位を含有し、酸の作用によりアルカリ 現像液に対する溶解度が増大する酸分解性樹脂を含有す ることを特徴とするボジ型フォトレジスト組成物。

【特許請求の範囲】

【請求項1】(A)活性光線又は放射線の照射によりスルホン酸を発生する下記一般式(I')~(III')で表される化合物のうち少なくとも1種

(B)一般式(I)で表される繰り返し単位と、一般式(II)又は一般式(III)で表される繰り返し単位のうち少なくともいずれかの繰り返し単位を含有し、酸の作用によりアルカリ現像液に対する溶解度が増大する樹脂を含有することを特徴とするボジ型フォトレジスト組成物。

[化1]
$$R_{1} \longrightarrow R_{1} \longrightarrow R_{2}$$

$$R_{2} \longrightarrow R_{1} \longrightarrow R_{1} \longrightarrow R_{1}$$

$$R_{12} \longrightarrow R_{13}$$

$$R_{13} \longrightarrow R_{14}$$

上記一般式 (I') ~ (III') 中: R₁~R₃₇は、同一又 は異なって、水素原子、直鎖状、分岐状あるいは環状ア ルキル基、直鎖状、分岐状あるいは環状アルコキシ基、ヒドロキシル基、ハロゲン原子、又は-S-R38基を表す。R38は、直鎖状、分岐状あるいは環状アルキル基又はアリール基を表す。また、R1~R15、R16~R27、R28~R37のうち、2つ以上が結合して、単結合、炭素、酸素、イオウ、及び窒素から選択される1種又は2種以上を含む環を形成していてもよい。X-は、R*SO3を表す。ここでR*は、炭素数2以上のフッ素置換された直鎖状、分岐状あるいは環状アルキル基である。

10 【化2】

$$-\left(CH_{2}-C\right) - \left(CH_{2}\right)_{2}-\left(C$$

一般式(I)中、Yは水素原子、メチル基、シアノ基又は塩素原子を表す。Lは単結合または2価の連結基を表す。R'、R''及びR'''はそれぞれ独立に直鎖もしくは20 分岐のアルキル基、フェニル基、トリアルキルシリル基またはトリアルキルシリルオキシ基を表す。 【化3】

 $-\left(CH_{2}-C\right)-\left(II\right)$ $CO_{2}-M^{1}-Q$

式 (II) 中、Yは水素原子、メチル基、シアノ基または塩素原子を表す。M¹は単結合又はアルキレン基、置換30 アルキレン基、アリーレン基、置換アリーレン基、エステル基、カルボニル基、アミド基、エーテル基、チオエーテル基、ウレタン基及びウレア基からなる群から選択される単独もしくは2つ以上の基の組み合わせからなる2価の連結基を表す。Qは下記一般式(pI)~(pVI)で表される脂環式炭化水素構造を含む基を表す。【化4】

一般式 (p I) ~ (p VI) 中、R11は、メチル基、エチ ル基、nープロピル基、イソプロピル基、nープチル 基、イソブチル基またはsecーブチル基を表し、乙 は、炭素原子とともに脂環式炭化水素基を形成するのに 必要な原子団を表す。R12~R16は、各々独立に、炭素 数1~4個の、直鎖もしくは分岐のアルキル基または脂 環式炭化水素基を表し、但し、R12~R14のうち少なく とも1つ、あるいはR15及びR16のうちの少なくともい ずれか一方は脂環式炭化水素基を表す。R17~R21は、 各々独立に、水素原子、炭素数1~4個の直鎖もしくは 分岐のアルキル基、または脂環式炭化水素基を表す。但 し、R17~R21のうち少なくとも1つは脂環式炭化水素 基を表す。また、R19及び21のうちの少なくともいずれ か一方は炭素数1~4個の直鎖もしくは分岐のアルキル 基、または脂環式炭化水素基を表す。R22~R25は、各 30 る。 々独立に、炭素数1~4個の直鎖もしくは分岐のアルキ ル基、または脂環式炭化水素基を表す。但し、R22~R 25のうち少なくとも1つは脂環式炭化水素基を表す。

【化5】

*形成するのに必要な原子群を表す。

【請求項2】 X-のRFがCF3(CF2)y(ここで、y は1~15の整数である)で示されるフッ素置換直鎖状 アルキル基であることを特徴とする請求項1に記載のポ 20 ジ型レジスト組成物。

【請求項3】 yが3~13の整数であることを特徴と する請求項2に記載のポジ型レジスト組成物。

【請求項4】 yが7~11の整数であることを特徴と する請求項3に記載のポジ型レジスト組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体集積回路素 子、集積回路製造用マスク、プリント配線板、液晶パネ ル等の製造に用いるポジ型フォトレジスト組成物に関す

[0002]

【従来の技術】半導体素子、磁気バブルメモリ、集積回 路等の電子部品を製造するためのパターン形成法として は、従来より、紫外線又は可視光線に感光するフォトレ ジストを利用する方法が幅広く実用に供されている。フ ォトレジストには、光照射により被照射部が現像液に不 溶化するネガ型と、反対に可溶化するポジ型とがある が、ネガ型はポジ型に比べて感度が良く、湿式エッチン グに必要な基板との接着性及び耐薬品性にも優れている 40 ことから、近年までフォトレジストの主流を占めてい た。

一般式(III) 中、Yは水素原子、メチル基、シアノ基又 は塩素原子を表す。M2は、単結合又はアルキレン基、 置換アルキレン基、橋かけ構造を有していてもよいシク ロアルキレン基、アリーレン基、置換アリーレン基、エ ステル基、カルボニル基、アミド基、エーテル基、チオ エーテル基、ウレタン基及びウレア基からなる群から選 択される単独もしくは2つ以上の基の組み合わせからな る2価の連結基を表す。Raは、水素原子、または置換 基を有していてもよい、直鎖もしくは分岐のアルキル基 を表す。Wは、結合する炭素原子と共にラクトン構造を*50 ばジェー・シー・ストリエータ著、コダック・マイクロ

(III)

【0003】しかし、半導体素子等の高密度化・高集積 化に伴い、パターンの線幅や間隔が極めて小さくなり、 また、基板のエッチングにはドライエッチングが採用さ れるようになったことから、フォトレジストには高解像 度及び高ドライエッチング耐性が望まれるようになり、 現在ではポジ型フォトレジストが大部分を占めるように なった。特に、ポジ型フォトレジストの中でも、感度、 解像度、ドライエッチング耐性に優れることから、例え

エレクトロニクス・セミナー・プロシーディングス、第 116頁(1976年)(J.C. Strieter, Kodak Micro electronics Seminar Proceedings、116(1976年)等に記載されているアルカリ可溶性のノボラック樹脂をベースにしたアルカリ現像型のボジ型フォトレジストが現行プロセスの主流となっている。

【0004】しかしながら、近年電子機器の多機能化、 高度化に伴ない、さらに高密度化及び高集積化を図るべ くパターンの微細化が強く要請されている。即ち、集積 回路の横方向の寸法の縮小に比べてその縦方向の寸法は 10 あまり縮小されていかないために、レジストパターンの 幅に対する高さの比は大きくならざるを得なかった。こ のため、複雑な段差構造を有するウエハー上でレジスト パターンの寸法変化を押さえていくことは、パターンの 微細化が進むにつれてより困難になってきた。さらに、 各種の露光方式においても、最小寸法の縮小に伴ない問 題が生じてきている。例えば、光による露光では、基板 の段差に基づく反射光の干渉作用が、寸法精度に大きな 影響を与えるようになり、一方電子ビーム露光において は、電子の後方散乱によって生ずる近接効果により、微 20 細なレジストパターンの高さと幅の比を大きくすること ができなくなった。

【0005】これらの多くの問題は多層レジストシステ ムを用いることにより解消されることが見出された。多 層レジストシステムについては、ソリッドステート・テ クノロジー、74 (1981) [Solid State Technolog y, 74 (1981)] に概説が掲載されているが、この他にも このシステムに関する多くの研究が発表されている。一 般的に多層レジスト法には3層レジスト法と2層レジス ト法がある。3層レジスト法は、段差基板上に有機平坦 30 化膜を塗布し、その上に、無機中間層、レジストを重 ね、レジストをパターニングした後、これをマスクとし て無機中間層をドライエッチングし、さらに、無機中間 層をマスクとして有機平坦化膜をO2 RIE (リアクテ ィブイオンエッチング) によりパターニングする方法で ある。この方法は、基本的には、従来からの技術が使用 できるために、早くから検討が開始されたが、工程が非 常に複雑である、あるいは有機膜、無機膜、有機膜と三 層物性の異なるものが重なるために中間層にクラックや ピンホールが発生しやすいといったことが問題点になっ 40 ている。

【0006】この3層レジスト法に対して、2層レジスト法では、3層レジスト法でのレジストと無機中間層の両方の性質を兼ね備えたレジスト、すなわち、酸素プラズマ耐性のあるレジストを用いるために、クラックやピンホールの発生が抑えられ、また、3層から2層になるので工程が簡略化される。しかし、3層レジスト法では、上層レジストに従来のレジストが使用できるのに対して、2層レジスト法では、新たに酸素プラズマ耐性のあるレジストを開発しなければならないという課題があ

った。

【0007】以上の背景から、2層レジスト法等の上層 レジストとして使用できる酸素プラズマ耐性に優れた、 高感度、高解像度のポジ型フォトレジスト、特に、現行 プロセスを変えることなく使用できるアルカリ現像方式 のレジストの開発が望まれていた。

【0008】さらに、ハーフミクロン以下の線幅からな る超微細パターンの加工が必要な超LSIの製造等にお いては、リソグラフィーに用いられる露光装置の使用波 長の短波化が進行し、今やKrFエキシマーレーザー 光、ArFエキシマーレーザー光を用いる事が検討され るまでになってきている。この様な短波長の光リソグラ フィーでは、レジストは化学増幅型と呼ばれるものを用 いるのが一般的である。なかでもArFエキシマーレー ザー光を利用する場合は、膜の光学的透明性の観点から レジストの主成分となるバインダー樹脂中にフェノール 構造を導入する事は適当ではなく、t-ブチルエステル 等の3級エステル、1-アルキルアダマンチルエステ ル、カルボン酸のTHP保護体など、酸で分解してカル ボン酸を発生する構造を画像形成性部位として含有する 樹脂ポリマーをバインダーとして用いるのが一般的であ る。ArFエキシマーレーザー光に透明な画像形成性部 位を含有するSi含有ポリマーは、例えば特開平8-1 60623号、特開平10-324748号、特開平1 1-60733号、特開平11-60734号に開示さ

【0009】SPIE、第3678巻、241項には、酸分解性エステル未端にトリス(トリメチルシリル)シリルエチル基を含有するビニルポリマーを用いた化学増幅型レジストが開示されている。また、SPIE、第3678巻、214項及び562項には、酸分解性エステル未端にトリメチルービス(トリメチルシリル)ジシラヘプチルメチルプロピルエステルを含有するビニルポリマーを用いた化学増幅型レジストが開示されている。しかしながら、これらの技術でも露光マージンにおいて問題点が存在した。ここで露光マージンとは、露光量が変化すると、それに従って得られるパターンの線幅が変化してしまう現象をいう。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、半導体デバイスの製造において、露光マージン(特に孤立ラインの露光マージン)に対する改善効果がある、すなわち露光量を変化させたときの、孤立ラインの線幅変動が小さいボジ型フォトレジスト組成物を提供することである。

[0011]

り、本発明の目的が達せられることを見出した。即ち、 上記目的は、下記構成を有するポジ型フォトレジスト組 成物を用いることにより達成される。

【0012】(1)(A)活性光線又は放射線の照射によりスルホン酸を発生する下記一般式(I')~(II I')で表される化合物のうち少なくとも1種

(B)一般式(I)で表される繰り返し単位と、一般式(II)又は一般式(III)で表される繰り返し単位のうち少なくともいずれかの繰り返し単位を含有し、酸の作用によりアルカリ現像液に対する溶解度が増大する樹脂を 10含有することを特徴とするポジ型フォトレジスト組成物。

[0013]

【化6】

【0014】上記一般式(I')~(III')中: R1~R 37は、同一又は異なって、水素原子、直鎖状、分岐状あるいは環状アルキル基、直鎖状、分岐状あるいは環状ア 40 ルコキシ基、ヒドロキシル基、ハロゲン原子、又は-S -R38基を表す。R38は、直鎖状、分岐状あるいは環状アルキル基又はアリール基を表す。また、R1~R15、R16~R27、R28~R37のうち、2つ以上が結合して、単結合、炭素、酸素、イオウ、及び窒素から選択される1種又は2種以上を含む環を形成していてもよい。X-は、RFSO3-を表す。ここでRFは、炭素数2以上のフッ素置換された直鎖状、分岐状あるいは環状アルキル基である。

【0015】

0 【化7】

$$-(CH_{2}-CH_{2}-CH_{2})_{2}-(CH_{2})_{2}-Si-R^{n}$$
(I)

【0016】一般式(I)中、Yは水素原子、メチル基、シアノ基又は塩素原子を表す。Lは単結合または2個の連結基を表す。R'、R''及びR'''はそれぞれ独立に直鎖もしくは分岐のアルキル基、フェニル基、トリアルキルシリル基またはトリアルキルシリルオキシ基を表す。

【0017】 【化8】

$$-\left(CH_{2}-C\right)-\left(III\right)$$

30 【0018】式(II)中、Yは水素原子、メチル基、シアノ基または塩素原子を表す。M¹は単結合又はアルキレン基、置換アルキレン基、置換アリーレン基、置換アリーレン基、エステル基、カルボニル基、アミド基、エーテル基、チオエーテル基、ウレタン基及びウレア基からなる群から選択される単独もしくは2つ以上の基の組み合わせからなる2価の連結基を表す。Qは下記一般式(pI)~(pVI)で表される脂環式炭化水素構造を含む基を表す。

[0019]

(化9]

【0020】 一般式 (pI) ~ (pVI) 中、R11は、メ チル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、 nーブチル基、イソブチル基またはsecーブチル基を 表し、Zは、炭素原子とともに脂環式炭化水素基を形成 するのに必要な原子団を表す。R12~R16は、各々独立 20 に、炭素数1~4個の、直鎖もしくは分岐のアルキル基 または脂環式炭化水素基を表し、但し、R12~R14のう ち少なくとも1つ、あるいはRis及びRisのうちの少な くともいずれか一方は脂環式炭化水素基を表す。R17~ R21は、各々独立に、水素原子、炭素数1~4個の直鎖 もしくは分岐のアルキル基、または脂環式炭化水素基を 表す。但し、R17~R21のうち少なくとも1つは脂環式 炭化水素基を表す。また、R19及び21のうちの少なくと もいずれか一方は炭素数1~4個の直鎖もしくは分岐の アルキル基、または脂環式炭化水素基を表す。R22~R 30 25は、各々独立に、炭素数1~4個の直鎖もしくは分岐 のアルキル基、または脂環式炭化水素基を表す。但し、 R22~R25のうち少なくとも1つは脂環式炭化水素基を 表す。

[0021] 【化10】

(III)

【0022】一般式(III) 中、Yは水素原子、メチル 基、シアノ基又は塩素原子を表す。M2は、単結合又は アルキレン基、置換アルキレン基、橋かけ構造を有して いてもよいシクロアルキレン基、アリーレン基、置換ア リーレン基、エステル基、カルボニル基、アミド基、エ ーテル基、チオエーテル基、ウレタン基及びウレア基か らなる群から選択される単独もしくは2つ以上の基の組 み合わせからなる2価の連結基を表す。Raは、水素原 *50 原子を挙げることができる。Rssのアリール基として

*子、または置換基を有していてもよい、直鎖もしくは分 岐のアルキル基を表す。Wは、結合する炭素原子と共に ラクトン構造を形成するのに必要な原子群を表す。

 $[0023](2) X^{-} OR^{F} N C F_{3}(C F_{2}) y$ (22) で、yは1~15の整数である)で示されるフッ素置換 直鎖状アルキル基であることを特徴とする前記(1)に 記載のポジ型レジスト組成物。

- (3) yが3~13の整数であることを特徴とする前記
- (2) に記載のポジ型レジスト組成物。
- (4) yが7~11の整数であることを特徴とする前記
- (3) に記載のポジ型レジスト組成物。

[0024]

【発明の実施の形態】以下、本発明に使用する化合物に ついて詳細に説明する。

(A)活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化 合物 (光酸発生剤)

本発明では、光酸発生剤として、上記一般式 (I')~ (III') で表される化合物の少なくとも1種が用いられ る。一般式 (I') ~ (III') において、R₁~R₃₈の直 鎖状、分岐状アルキル基としては、置換基を有してもよ い、メチル基、エチル基、プロピル基、n-ブチル基、 sec-ブチル基、t-ブチル基のような炭素数1~4 個のものが挙げられる。環状アルキル基としては、置換 基を有してもよい、シクロプロピル基、シクロペンチル 40 基、シクロヘキシル基のような炭素数3~8個のものが 挙げられる。R1~R37の直鎖状、分岐状アルコキシ基 としては、例えば、メトキシ基、エトキシ基、ヒドロキ シエトキシ基、プロポキシ基、n-ブトキシ基、イソブ トキシ基、sec-ブトキシ基、t-ブトキシ基のよう な炭素数1~4個のものが挙げられる。

【0025】環状アルコキシ基としては、シクロペンチ ルオキシ基、例えば、シクロペンチルオキシ基、シクロ ヘキシルオキシ基が挙げられる。R1~R37のハロゲン 原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、沃素

は、例えば、フェニル基、トリル基、メトキシフェニル基、ナフチル基のような置換基を有してもよい炭素数6~14個のものが挙げられる。これらの置換基として好ましくは、炭素数1~4個のアルコキシ基、ハロゲン原子(フッ素原子、塩素原子、沃素原子)、炭素数6~10個のアリール基、炭素数2~6個のアルケニル基、シアノ基、ヒドロキシ基、カルボキシ基、アルコキシカルボニル基、ニトロ基等が挙げられる。

【0026】また、R1~R15、R16~R27、R28~R37のうち、2つ以上が結合して形成する、単結合、炭素、酸素、イオウ、及び窒素から選択される1種又は2種以上を含む環としては、例えば、フラン環、ジヒドロフラン環、ビラン環、トリヒドロピラン環、チオフェン環、ピロール環等を挙げることができる。

【0027】一般式(I')~(III')において、X -は、 $R^{\dagger}SO_3$ -で表されるアニオンである。ここで R^{\dagger} は、炭素数が2以上、好ましくは炭素数2~10、より好ましくは炭素数2~5のフッ素置換された直鎖状、分岐状あるいは環状アルキル基である。好ましい R^{\dagger} としては、 CF_3 (CF_2)yで表され、yが1~15の整数であるフッ素置換直鎖状アルキル基であり、より好ましくはyが3~13の整数、さらに好ましくはyが7~11 の整数のフッ素置換直鎖状アルキル基である。これらのフッ素置換直鎖状アルキル基である。これらのフッ素置換直鎖状アルキル基(CF_3 (CF_2)y]を用いることにより、感度、解像力のバランスに優れ、また露光から後加熱までの経時によっても性能変化が小さくなる。 R^{\dagger} としては、具体的には、 CF_3 CF2-、 CF_3 (CF_2)2-、 CF_3 (C

F₂)₃-、CF₃ (CF₂)₄-、CF₃ (CF₂)₅-、CF₃ (CF₂)₇-、CF₃ (CF₂)₉-、CF₃ (CF₂)₁₁-、CF₃ (CF₂)₁₅-であり、好ましくはCF₃ (CF₂)₃-、CF₃ (CF₂)₄-、CF₃ (CF₂)₅-、CF₃ (CF₂)₇-、CF₃ (CF₂)₉-、CF₃ (CF₂)₁₁-、CF₃ (CF₂)₁₃-であり、更に好ましくはCF₃ (CF₂)₇-、CF₃ (CF₂)₉-、CF₃ (CF₂)₁₁-である。特に好ましくはCF₃ (CF₂)₇-である。

[0 【0028】特に好ましい光酸発生剤は、一般式 (I')で表され、かつX⁻がCF₃(CF₂)₃SO₃⁻である化合物である。

【0029】このようなアニオン部がフッ素置換されたアルキル基を有するスルホン酸アニオンで構成されている一般式(I')~(III')で表される化合物を光酸発生剤として用い、かつ前記特定構造の樹脂成分(A)と組み合わせることにより、本発明のポジ型レジスト組成物は、遠紫外光、とくにArFエキシマレーザー光(波長193nm)の露光に対する十分な感度及び解像力を20 有し、しかも露光後の経時に対して優れたパターンプロファイル及び解像力を維持する。

【0030】一般式(I')~(III')で表される光酸発生剤の具体例として、下記の化合物(I-1)~(I -32)、(II-1)~(II-11)、(III-1)~ (III-22)を挙げることができる。

[0031]

【化11】

[0032]

*【化12】

[0033]

$$\left(\text{EtO}-\left(\begin{array}{c} \\ \\ \end{array}\right)_{3}^{-}\text{S}^{+}\text{CF}_{3}(\text{CF}_{2})_{3}\text{SO}_{3}^{-}\left(\text{EtO}-\left(\begin{array}{c} \\ \\ \end{array}\right)_{3}^{-}\text{S}^{+}\text{CF}_{3}(\text{CF}_{2})_{7}\text{SO}_{3}^{-}\right)\right)$$

[0034]

HO –
$$S^+$$
 CF₃(CF₂)₇SO₃ HO – S^+ CF₃(CF₂)₇SO₃ (I-32)

[0035] 【化15】

30

[0036] [化16]

[0037] 【化17】 【0038】 【化18】 22

【0040】上記一般式 (I') ~ (III') で表される (A) 光酸発生剤の添加量は、組成物中の固形分を基準 として、通常0.001~20重量%の範囲で用いら れ、好ましくは0.01~15重量%、更に好ましくは 0.1~10重量%の範囲で使用される。光酸発生剤の 添加量が、0.001重量%より少ないと感度が低くな り、また添加量が20重量%より多いとレジストの光吸 収が高くなりすぎ、プロファイルの悪化や、プロセス (特にベーク) マージンが狭くなり好ましくない。ま 量は、本発明の光酸発生剤に対して200重量%以下で あり、好ましくは150重量%以下であり、更に好まし くは100重量%である。

【0041】本発明のポジ型レジスト組成物には、上記 一般式(I')~(III')で表される化合物以外の光酸 発生剤を併用することができる。併用することができる 光酸発生剤としては、光カチオン重合の光開始剤、光ラ ジカル重合の光開始剤、色素類の光消色剤、光変色剤、 あるいはマイクロレジスト等に使用されている公知の光 (400~200 n m の紫外線、遠紫外線、特に好まし くは、g線、h線、i線、KrFエキシマレーザー 光)、ArFエキシマレーザー光、電子線、X線、分子 線又はイオンビームにより酸を発生する化合物及びそれ らの混合物を適宜に選択して使用することができる。 【0042】また、その他の本発明に併用し得る活性光 線又は放射線の照射により酸を発生する化合物として は、たとえば S.I.Schlesinger, Photogr. Sci. Eng., 18,3 87(1974)、T.S.Bal etal, Polymer, 21, 423(1980)等に記 載のジアゾニウム塩、米国特許第4,069,055号、同4,06 9,056号、同 Re 27,992号、特開平3-140140号等に記載 のアンモニウム塩、D.C.Necker etal, Macromolecules, 1 7,2468(1984), C.S. Wen et al, Teh, Proc. Conf. Rad. Curin g ASIA,p478 Tokyo,Oct(1988)、米国特許第4,069,055 号、同4,069,056号等に記載のホスホニウム塩、J.V.Cri vello etal, Macromorecules, 10(6), 1307(1977) Chem. &Eng. News, Nov. 28, p31(1988)、欧州特許第104, 143号、 米国特許第339,049号、同第410,201号、特開平2-150,84 8号、特開平2-296,514 号等に記載のヨードニウム塩、 J.V. Crivello etal, Polymer J. 17,73 (1985), J.V. Criv ello etal. J. Org. Chem., 43, 3055(1978), W.R. Watt eta 1, J. Polymer Sci., Polymer Chem. Ed., 22, 1789 (1984). J.V. Crivello etal, Polymer Bull., 14, 279 (1985), J.V. Crivello etal, Macromorecules, 14(5), 1141(1981), J. V.Crivello etal, J.PolymerSci., Polymer Chem. Ed., 17, 2877(1979)、欧州特許第370,693号、同161,811号、同41 0,201号、同339,049号、同233,567号、同297,443号、同 297,442号、米国特許第3,902,114号同4,933,377号、同 4,760,013号、同4,734,444号、同2,833,827号、獨国特 許第2,904,626号、同3,604,580号、同3,604,581号、特 開平7-28237号、同8-27102号等に記載の 50 c.,104,5586(1982)、S.P.Pappas etal, J. Imaging Sci.,

スルホニウム塩、

[0043] J.V.Crivello etal, Macromorecules, 10 (6), 1307(1977), J.V. Crivello etal, J. PolymerSci., Po lymer Chem.Ed., 17,1047(1979)等に記載のセレノニウ ム塩、C.S.Wen etal, Teh, Proc. Conf. Rad. Curing ASIA, p 478 Tokyo, Oct (1988) 等に記載のアルソニウム塩等のオ ニウム塩、米国特許第3,905,815号、特公昭46-4605号、 特開昭48-36281号、特開昭55-32070号、特開昭60-23973 6号、特開昭61-169835号、特開昭61-169837号、特開昭6 た、本発明の光酸発生剤に併用可能な光酸発生剤の添加 10 2-58241号、特開昭62-212401号、特開昭63-70243号、特 開昭63-298339号等に記載の有機ハロゲン化合物、K.Mei er et al, J.Rad. Curing, 13(4), 26(1986), T.P. Gill et al, Inorg. Chem., 19,3007 (1980), D. Astruc, Acc. Chem. Re s.,19(12),377(1896)、特開平2-161445号等に記載の有 機金属/有機ハロゲン化物、S.Hayase etal, J.Polymer Sci., 25,753(1987), E. Reichmanis et al, J. Pholymer Sc i., Polymer Chem. Ed., 23,1(1985), Q.Q. Zhu etal, J. Phot ochem., 36,85,39,317(1987), B. Amit etal, Tetrahedron Lett., (24)2205(1973), D.H.R.Barton et al, J. Chem So c., 3571 (1965), P.M. Collins et al, J. Chem. SoC., Perkin I, 1695(1975), M. Rudinstein etal, Tetrahedron Lett., (17), 1445(1975), J.W. Walkeretal J. Am. Chem. Soc., 110, 7 170(1988), S.C. Busman et al, J. Imaging Technol., 11 (4), 191 (1985), H. M. Houlihan et al, Macormolecules, 21, 2001 (1988), P.M. Collinsetal, J. Chem. Soc., Chem. Commu n. .532(1972), S. Hayase et al. Macromolecules, 18, 1799 (1985), E. Reichman etal, J. Electrochem. Soc., Solid St ate Sci. Technol., 130(6), F.M. Houlihan etal, Macromol cules, 21, 2001(1988)、欧州特許第0290, 750号、同046, 0 83号、同156,535号、同271,851号、同0,388,343号、米 国特許第3,901,710号、同4,181,531号、特開昭60-19853 8号、特開昭53-133022号等に記載の0-ニトロベンジル 型保護基を有する光酸発生剤、M. TUNOOKA etal, Polymer Preprints Japan, 35(8), G. Berner et al, J. Rad. Curing, 13(4), W.J.Mijs etal.CoatingTechnol..55(697).45(19) 83), Akzo, H. Adachi etal, Polymer Preprints, Japan, 37 (3)、欧州特許第0199,672号、同84515号、同044,115号、 同618,564号、同0101,122号、米国特許第4,371,605号、 同4,431,774 号、特開昭64-18143号、特開平2-245756 40 号、特開平3-140109号等に記載のイミノスルフォネート 等に代表される光分解してスルホン酸を発生する化合 物、特開昭61-166544 号、特開平2-71270号等に 記載のジスルホン化合物、特開平3-103854号、 同3-103856号、同4-210960号等に記載 のジアゾケトスルホン、ジアゾジスルホン化合物を挙げ ることができる。

> 【0044】また、これらの光により酸を発生する基、 あるいは化合物をポリマーの主鎖または側鎖に導入した 化合物、たとえば、M.E. Woodhouse etal, J. Am. Chem. So

30

30(5),218(1986)、S.Kondoetal, Makromol. Chem., Rapid Commun.,9,625(1988)、Y. Yamadaetal, Makromol. Chem.,1 52,153,163(1972)、J. V. Crivello etal, J. Polymer Sci., Polymer Chem. Ed.,17,3845(1979)、米国特許第3,849,13 7号、獨国特許第3914407、特開昭63-26653号、特開昭65-164824号、特開昭62-69263号、特開昭63-146038、特開昭63-163452号、特開昭62-153853号、特開昭63-14602 9号等に記載の化合物を用いることができる。

【0045】さらにV.N.R.Pillai, Synthesis,(1),1(1980)、A.Abad et al, TetrahedronLett.,(47)4555(1971)、D.H.R.Barton et al, J.Chem.Soc.,(C),329(1970)、米国特許第3,779,778号、欧州特許第126,712号等に記載の光により酸を発生する化合物も使用することができる。

【0046】上記の併用できる光酸発生剤の中で、特に 有効に用いられるものについて以下に説明する。

(1) トリハロメチル基が置換した下記一般式 (PAG 1) で表されるオキサゾール誘導体または一般式 (PAG2) で表される S-トリアジン誘導体。

[0047]

【化20】

【0048】式中、R²⁰¹は置換もしくは未置換のアリール基、アルケニル基、R²⁰²は置換もしくは未置換のアリール基、アルケニル基、アルキル基、-C(Y)3をしめす。Yは塩素原子または臭素原子を示す。具体的には以下の化合物を挙げることができるがこれらに限定されるものではない。

[0049]

(PAG1-8)

【0050】 【化22】

CCl₃

【0052】(2)下記の一般式 (PAG3)で表されるヨードニウム塩、または一般式 (PAG4)で表されるスルホニウム塩。

[0053]

【化24】

(PAG3)

(PAG2-8)

$$R^{204} \xrightarrow{R^{205}} S^{\Theta} Z^{\Theta}$$
 R^{205}
(PAG4)

【0054】ここで式Ar¹、Ar²は各々独立に置換もしくは未置換のアリール基を示す。好ましい置換基としては、アルキル基、ハロアルキル基、シクロアルキル基、アリール基、アルコキシ基、ニトロ基、カルボキシル基、アルコキシカルボニル基、ヒロドキシ基、メルカプト基およびハロゲン原子が挙げられる。

【0055】R²⁰³、R²⁰⁴、R²⁰⁵は各々独立に、置換もしくは未置換のアルキル基、アリール基を示す。好ましくは、炭素数6~14のアリール基、炭素数1~8のアルキル基およびそれらの置換誘導体である。好ましい置換基としては、アリール基に対しては炭素数1~8のアルコキシ基、炭素数1~8のアルキル基、ニトロ基、カルボキシル基、ヒロドキシ基およびハロゲン原子であ

50 り、アルキル基に対しては炭素数1~8のアルコキシ

基、カルボキシル基、アルコシキカルボニル基である。 【0056】 Z-は対アニオンを示し、例えばBF4-、AsF6-、PF6-、SbF6-、SiF6²⁻、C1O4-、CF3SO3-等のパーフルオロアルカンスルホン酸アニオン、ペンタフルオロベンゼンスルホン酸アニオン、ナフタレン-1-スルホン酸アニオン等の縮合多核芳香族スルホン酸アニオン、アントラキノンスルホン酸 アニオン、スルホン酸基含有染料等を挙げることができるがこれらに限定されるものではない。

【0057】また R^{203} 、 R^{204} 、 R^{205} のうちの2つおよび Ar^1 、 Ar^2 はそれぞれの単結合または置換基を介して結合してもよい。

【0058】具体例としては以下に示す化合物が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

[0059]

* [$\{125\}$] $C_{12}H_{25}$ $C_{3}H_{25}$ $C_{4}H_{9}$ $C_{4}H_{9}$

 C_4H_9 AsF_6 (PAG3-3)

【化26】 CF₃SO₃⊖ (PAG3-5) -₁⊕_ PF₆⊖ OCH₃ (PAG3-6) _I⊕_ $\mathsf{SbF_6}^{\boldsymbol{\Theta}}$ OCH₃ (PAG3-7) O_2N PF₆⊖ NO₂ (PAG3-8) CF₃SO₃ ⊖ NO₂ (PAG3-9) AsF₆⊖ CH₃ H₃C (PAG3-10) SbF₆⊖ CH₃ H₃C H₃C CH₃ (PAG3-11) (n)C₇H₁₅ PF₆⊖ $(n)C_7H_{15}$ (PAG3-12)

[0060]

※ ※【化27】

(PAG3-13)

(18) 33 CF₃SO₃[⊖] (PAG3-14) PF_6^{Θ} , СООСН³ H₃COOC (PAG3-15) PF₆⊖ (PAG3-16) $SbF_6\Theta$ (PAG3-17) $C_{12}H_{25}$ (PAG3-18) PF₆⊖ (PAG3-19) CF₃SO₃[⊖]

【0062】 【化28】

(PAG3-20)

20

[
$$0 \ 0 \ 6 \ 3$$
]
[$(1 \ 2 \ 9$]

(n)H₁₁C₅—(n)C₅H₁₁

- SO_3^{Θ}

$$G - G - G$$

$$G - G$$

$$G - G - G$$

$$G -$$

(PAG3-26)

$$\left(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \end{array} \right)_{3} S^{\Theta} \qquad SbF_{6}^{\Theta}$$

$$(PAG4-4)$$

$$\left(\begin{array}{c} & & \\ & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & &$$

$$\left(\begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \right)_{3}^{3} S^{\Theta} \qquad C_{8}F_{17}SO_{3}^{\Theta}$$

[0065] 【化31】

40

【0067】 【化33】

【化32】

[0068] 【化34】

(PAG4-19)

(PAG4-20)

 $AsF_6\Theta$

(PAG4-21)

 $\mathbf{AsF_6}^{\boldsymbol{\Theta}}$

(PAG4-22)

PF₆ ⊖

(PAG4-23)

10

20

30

(PAG4-34)

*【0070】一般式(PAG3)、(PAG4)で示される上記オニウム塩は公知であり、例えばJ. W. Knapcz yk et al, J. Am. Chem. Soc., 91, 145(1969)、A. L. Maycok et al, J. Org. Chem., 35, 2532, (1970)、E. Goethas et al, Bull. Soc. Chem. Belg., 73, 546, (1964)、H. M. Leicester, J. Ame. Chem. Soc., 51, 3587 (1929)、J. V. Crivello et al, J. Polym. Chem. Ed., 18, 2677(1980)、米国特許第2,807,648号および同4,247,473号、特開昭53-101331号等に記載の方法により合成することができる。

【0071】(3)下記一般式 (PAG5) で表される ジスルホン誘導体または一般式 (PAG6) で表される イミノスルホネート誘導体。

【0072】 【化36】

* 50

$$Ar^{3}-SO_{2}-SO_{2}-Ar^{4}$$
(PAG5)
$$R^{206}-SO_{2}-O-N$$
(PAG6)

【0073】式中、Ar3、Ar4は各々独立に置換もしくは未置換のアリール基を示す。R²⁰⁶は置換もしくは未置換のアルキル基、アリール基を示す。Aは置換もしくは未置換のアルキレン基、アルケニレン基、アリーレ 10ン基を示す。具体例として以下に示す化合物が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

[0074]

【化37】

7 }
CI—
$$SO_2-SO_2$$
—CI

(PAG5-1)

 $H_3C-SO_2-SO_2$ —CH₃

(PAG5-2)

 CH_3

(PAG5-2)

 CH_3

(PAG5-3)

$$F_3C$$
 SO_2 SO_2 CF_3 $(PAC5-5)$

$$H_5C_2O$$
 SO_2 SO_2 CO_2 CO_3 CO_4 CO_4 CO_5 CO_4 CO_5 CO_5

【0075】 【化38】

$$\begin{array}{c}
44 \\
SO_2 - SO_2 - CH_3 \\
(PAG5-9) \\
SO_2 - SO_2 - CH_3
\end{array}$$

$$(PAG5-10)$$

$$F \xrightarrow{F} SO_2 - SO_2 \xrightarrow{F} F$$

$$F \xrightarrow{F} (PAC5-13)$$

$$\left(\begin{array}{c} H \\ -SO_2 - SO_2 - \left(\begin{array}{c} H \\ H \end{array} \right) \\ \left(\begin{array}{c} PAG5-15 \end{array} \right)$$

【0076】 【化39】

30

40

20

30

$$\begin{array}{c|c}
0\\
N-0-SO_2
\end{array}$$
(PAG6-5)

【0077】 【化40】

$$\begin{array}{c}
O\\
N-O-SO_2-C_2H_5\\
O\\
(PAG6-10)
\end{array}$$

【0078】 【化41】

(PAG6-14)

$$\begin{array}{c}
0 \\
N-0-SO_2 \\
F \\
F
\end{array}$$

(PAG6-15)

[0079] 【化42】

$$\begin{array}{c}
0\\
N-0-SO_2-CF_3\\
0\\
(PAG6-16)
\end{array}$$

(PAG6-17)

$$H_3C$$
 $N-O-SO_2-CF_3$
 O
 O
 O
 O
 O
 O

$$0 \\ N-0-SO_2 \xrightarrow{F} F$$

(PAG6-19)

【0080】(4)ジアゾジスルホン誘導体化合物 ジアゾジスルホン誘導体化合物としては、下記一般式 (PAG7)で示されるものが挙げられる。

[0081]

【0082】ここでR²¹、R²²は、それぞれ独立して、 置換基を有していても良いアルキル基、シクロアルキル 基、置換基を有していても良いアリール基を表す。アル キル基としては、炭素数が1~20までの直鎖状または 分岐状のアルキル基が好ましく、さらに好ましくは炭素 数1~12の直鎖状または分岐状のアルキル基が好まし 10 い。シクロアルキル基としては、シクロペンチル基もし くはシクロヘキシル基が好ましい。アリール基として は、炭素数6~10の置換基を有していても良いアリー ル基が好ましい。

【0083】ここで置換基としては、メチル基、エチル 基、、nープロピル基、iープロピル基、nーブチル 基、iーブチル基、sーブチル基、tーブチル基、nー ペンチル基、n-ヘキシル基、n-オクチル基、2-エ チルヘキシル基、ノニル基、デシル基、ドデシル基等の アルキル基、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、

20 ブトキシ基等のアルコキシ基、ハロゲン原子、ニトロ 基、アセチル基などが挙げられる。

【0084】ジアゾジスルフォン誘導体化合物の具体例 としては、下記化合物が挙げられる。ビス(メチルスル ホニル) ジアゾメタン、ビス (エチルスルホニル) ジア ゾメタン、ピス (プロピルスルホニル) ジアゾメタン、 ビス(1-メチルプロピルスルホニル)ジアゾメタン、 ビス (ブチルスルホニル) ジアゾメタン、ビス (1-メ チルブチルスルホニル) ジアゾメタン、ビス (ヘプチル スルホニル) ジアゾメタン、ピス (オクチルスルホニ 30 ル)ジアゾメタン、ピス (ノニルスルホニル)ジアゾメ

- タン、ビス (デシルスルホニル) ジアゾメタン、ビス (ドデシルスルホニル) ジアゾメタン、ビス (トリフル オロメチルスルホニル) ジアゾメタン、ビス (シクロへ キシルスルホニル) ジアゾメタン、ビス (ベンジルスル ホニル) ジアゾメタン、ビス (2-クロロベンジルスル ホニル) ジアゾメタン、ビス (4-クロロベンジルスル ホニル) ジアゾメタン、ビス (フェニルスルホニル) ジ アゾメタン、ビス(4-メトキシフェニルスルホニル) ジアゾメタン、ピス (2-メチルフェニルスルホニル) 40 ジアゾメタン、ビス(3-メチルフェニルスルホニル)
- ジアゾメタン、ビス (4-メチルフェニルスルホニル) ジアゾメタン、ビス(2,4-ジメチルフェニルスルホ ニル) ジアゾメタン、ビス(2,5-ジメチルフェニル スルホニル) ジアゾメタン、ビス(3,4-ジメチルフ ェニルスルホニル) ジアゾメタン、ビス(2,4,6-トリメチルフェニルスルホニル) ジアゾメタン、ビス (4-フルオロフェニルスルホニル) ジアゾメタン、ビ ス(2,4-ジフルオロフェニルスルホニル)ジアゾメ タン、ビス(2、4、6-トリフルオロフェニルスルホ 50 ニル) ジアゾメタン、ビス (4-ニトロフェニルスルホ

ニル) ジアゾメタン。

【0085】(5)ジアゾケトスルホン誘導体化合物 ジアゾケトスルホン誘導体化合物としては、下記一般式 (PAG8)で示されるものが挙げられる。

[0086]

【化44】

R²¹、R²²と同義である。ジアゾケトスルフォン誘導体 化合物の具体例としては、下記化合物が挙げられる。 【0088】メチルスルホニルーベンゾイルージアゾメ タン、エチルスルホニルーベンゾイルージアゾメタン、 メチルスルホニルー4ープロモベンゾイルージアゾメタ ン、エチルスルホニルー4ープロモベンゾイルージアゾ メタン、フェニルスルホニルーベンゾイルージアゾメタ ン、フェニルスルホニルー2ーメチルフェニルージアゾ メタン、フェニルスルホニルー3ーメチルフェニルージ アゾメタン、フェニルスルホニルー4ーメチルフェニル 20 ージアゾメタン、フェニルスルホニルー3ーメトキシフ ェニルージアゾメタン、フェニルスルホニルー4ーメト キシフェニルージアゾメタン、フェニルスルホニルー3 ークロロベンゾイルージアゾメタン、フェニルスルホニ ルー4ークロロフェニルージアゾメタン、トリルスルホ ニルー3ークロロベンゾイルージアゾメタン、トリルス ルホニルー4ークロロフェニルージアゾメタン、フェニ ルスルホニルー4ーフルオロフェニルージアゾメタン、 トリルスルホニルー4ーフルオロフェニルージアゾメタ ン。

【0089】次に(B)上記酸分解性樹脂(酸分解性樹 脂ともいう) について説明する。式(I) において、Y は水素原子、メチル基、シアノ基、塩素原子から選ばれ る基を表す。Lは単結合または2価の連結基を表す。 R'、R''、R'''はそれぞれ独立に直鎖または分岐を有 するアルキル基、フェニル基、トリアルキルシリル基、 トリアルキルシリルオキシ基を表す。上記しにおける2 価の連結基としては、アルキレン基、置換アルキレン 基、橋かけ構造を有していてもよいシクロアルキレン 基、エーテル基、チオエーテル基、カルボニル基、エス 40 テル基、アミド基、スルフォンアミド基、ウレタン基、 ウレア基よりる群から選択される単独あるいは2つ以上 の基の組み合わせが挙げられる。

【0090】上記しにおけるアルキレン基、置換アルキ レン基としては、下記式で表される基を挙げることがで きる。 $-(C(R\alpha)(R\beta))_r$ -式中、 $R\alpha$ 、 $R\beta$ は、水素原子、アルキル基、置換アルキル基、ハロゲン 原子、水酸基、アルコキシ基を表し、両者は同一でも異 なっていてもよい。アルキル基としては、メチル基、エ チル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基等の低 50

級アルキル基が好ましく、更に好ましくはメチル基、エ チル基、プロピル基、イソプロピル基である。置換アル キル基の置換基としては、水酸基、ハロゲン原子、アル コキシ基を挙げることができる。アルコキシ基として は、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ 基等の炭素数1~4個のものを挙げることができる。ハ ロゲン原子としては、塩素原子、臭素原子、フッ素原 子、沃素原子等を挙げることができる。 rは1~10の 整数を表す。橋かけ構造を有していてもよいシクロアル 【0087】ここでR21、R22は、上記(PAG7)の 10 キレン基としては、炭素数5~8個のものが挙げられ、 具体的には、シクロペンチレン基、シクロヘキシレン 基、シクロヘプチレン基、ノルボルニレン基等が挙げら ns.

> 【0091】R'、R''、R'''において、上記アルキル 基としては、炭素数1~10の直鎖または分岐のアルキ ル基が好ましく、より好ましくは炭素数1~6の直鎖ま たは分岐のアルキル基であり、更に好ましくはメチル 基、エチル基、n-プロピル基、i-プロピル基、n-ブチル基、iーブチル基、sーブチル基、tーブチル基 である。トリアルキルシリル基のアルキル基としては炭 素数1~6の直鎖または分岐のアルキル基であり、更に 好ましくはメチル基、エチル基、n-プロピル基、i-プロピル基、nーブチル基、iーブチル基、sーブチル 基、tーブチル基、中でも最も好ましいのはメチル基で ある。トリアルキルシリルオキシ基のアルキル基として は、炭素数1~6の直鎖または分岐のアルキル基であ り、更に好ましくはメチル基、エチル基、n-プロピル 基、i-プロピル基、n-ブチル基、i-ブチル基、s ーブチル基、t-ブチル基であり、中でも最も好ましい 30 のはメチル基である。上記一般式 (I)で表される繰り 返し単位の具体例としては、以下のものが挙げられる が、本発明はこれらの具体例に限定されるものではな W.

[0092] 【化45】

52

$$\begin{array}{c}
H \\
-\left(CH_{2}-C \\
C \\
CO_{2}-CH_{2}CH_{2}O - C \\
C C - CH_{2}-CO_{2}-CH_{2}CH_{2}-Si(CH_{3})_{3}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c} \text{CH}_{3} \\ -\left(\text{CH}_{2} - \overset{\text{I}}{\text{C}} \xrightarrow{\text{I}} \\ \overset{\text{I}}{\text{CO}_{2}} - \text{CH}_{2}\text{CH}_{2}\text{O} - \overset{\text{I}}{\text{C}} - \text{CH}_{2} - \text{CO}_{2} - \text{CH}_{2}\text{CH}_{2} - \text{Si}(\text{CH}_{3})_{3} \end{array}$$

$$-(CH_{2}-CH_{$$

[0094]

$$-\left(CH_{2}-\overset{CH_{3}}{\overset{C}{C}}-\right) - O \\ CO_{2}-CH_{2}CH_{2}O-\overset{\Pi}{C} - CO_{2}-CH_{2}CH_{2}-Si(Si(CH_{3})_{3})_{3}$$

$$-\left(CH_{2}-CH_{3}\right) - \left(CH_{2}-CH_{2}CH_{$$

【0095】一般式 (II) において、Yは水素原子、メ チル基、シアノ基または塩素原子を表す。M1は単結合 又はアルキレン基、置換アルキレン基、アリーレン基、 置換アリーレン基、エステル基、カルボニル基、アミド 基、エーテル基、チオエーテル基、ウレタン基及びウレ ア基からなる群から選択される単独もしくは2つ以上の 基の組み合わせからなる2価の連結基を表す。

【0096】上記M1におけるアルキレン基、置換アル キレン基としては、下記式で表される基を挙げることが できる。

$-(C(R\gamma)(R\delta))s-$

式中、Rr、Roは水素原子、アルキル基、置換アルキ ル基、ハロゲン原子、水酸基またはアルコキシ基を表 し、両者は同一でも異なっていてもよい。アルキル基と しては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピ ル基、ブチル基などの低級アルキル基が好ましく、さら に好ましくはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプ ロビル基である。置換アルキル基の置換基としては、水 酸基、ハロゲン原子、アルコキシ基等を挙げることがで きる。アルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ *50

*基、プロポキシ基、ブトキシ基等の炭素数1~4のもの を挙げることができる、。ハロゲン原子としては、塩素 原子、臭素原子、フッ素原子、沃素原子を挙げることが できる。sは1~10の整数を表す。

【0097】アリーレン基としては、炭素数6~10の 芳香環基が好ましく、例えばフェニレン基、ナフチレン 基が挙げられる。置換アリーレン基の置換基としては、 メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル等の炭素数1 ~4のアルキル基、ハロゲン原子、水酸基、メトキシ

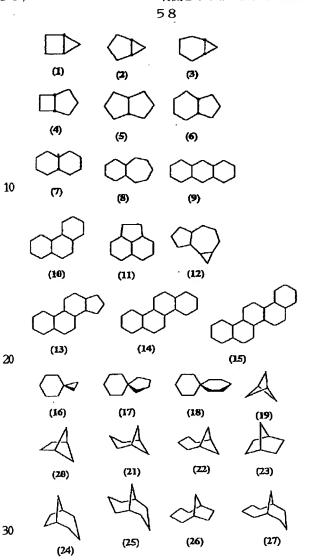
40 基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等の炭素数 1~4のアルコキシ基が挙げられる。中でも好ましいM 1の構造として挙げられるのは、単結合及び酸の作用に よりエステル基とM1の間が解裂できる様な構造であ る。この様な構造としては、例えば一C(CH3)2一、 -C (CH₂CH₃)₂-, -C (CH₃) (CH₂CH₃)-, -C (CH₃) ${}_{2}$ CO ${}_{2}$ -, -C (CH ${}_{2}$ CH₃) ${}_{2}$ CO 2-、-C(CH3)(CH2CH3)CO2-が挙げられ る。中でも単結合、-C (CH₃)₂-、-C (CH₃)₂ CO2-が好ましい。

【0098】Qは上記一般式 (p I) ~ (p VI) で表さ

れる脂環式炭化水素構造を含む基を表す。一般式(p I)~(pVI)において、R12~R25におけるアルキル基としては、置換もしくは非置換のいずれであってもよい、1~4個の炭素原子を有する直鎖もしくは分岐のアルキル基を表す。そのアルキル基としては、例えばメチル基、エチル基、nープロピル基、イソプロピル基、nーブチル基、イソブチル基、secーブチル基、tーブチル基等が挙げられる。また、上記アルキル基の更なる置換基としては、炭素数1~4個のアルコキシ基、ハロゲン原子(フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原 10子)、アシル基、アシロキシ基、シアノ基、水酸基、カルボキシ基、アルコキシカルボニル基、ニトロ基等を挙げることができる。

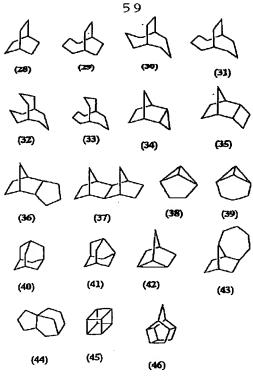
【0099】R11~R25における脂環式炭化水素基あるいはZと炭素原子が形成する脂環式炭化水素基としては、単環式でも、多環式でもよい。具体的には、炭素数5以上のモノシクロ、ビシクロ、トリシクロ、テトラシクロ構造等を有する基を挙げることができる。その炭素数は6~30個が好ましく、特に炭素数7~25個が好ましい。これらの脂環式炭化水素基は置換基を有してい20てもよい。以下に、脂環式炭化水素構造を含む基のうち、脂環式部分の構造例を示す。

【0100】 【化48】



【0101】 【化49】





[0102] [化50] (47) (48) (49) (50) 【0103】本発明においては、上記脂環式部分の好ましいものとしては、アダマンチル基、ノルアダマンチル基、デトラシクロドデカニル基、ノルボルニル基、セドロール基、シクロペナシル基、シクロペプチル基、シクロオクチル基、シクロデカニル基、シクロドデカニル基を挙げることができる。より好ましくは、アダマンチル基、デカリン残基、ノルボルニル基、セドロール基、シクロペキシル基、シクロペプチル基、シクロオクチル基、シクロデカコのニル基、シクロドデカニル基である。

【0104】これらの脂環式炭化水素基の置換基としては、アルキル基、置換アルキル基、ハロゲン原子、水酸基、アルコキシ基、カルボキシル基、アルコキシカルボニル基が挙げられる。アルキル基としてはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基等の低級アルキル基が好ましく、更に好ましくはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基である。置換アルキル基の置換基としては、水酸基、ハロゲン原子、アルコキシ基を挙げることができる。該アルコキシ基としてはメトキシ基、エトキシ基、プロボキシ基、ブトキシ基等の炭素数1~4個のものを挙げることができる。

【0105】上記一般式 (II) で表される繰り返し単位 の具体例としては、以下のものが挙げられるが、本発明 はこれらの具体例に限定されるものではない。

【0106】 【化51】

[0107]

[0108]

※ ※【化53】

16

20

63

CH₃

H o CH₃

19

O H₃C CH₃ CH₃ H₃C CH₃ CH₃

21

O CH₃ CH₃
CCH₃

23

25

[0109]

24

 $= \underbrace{\begin{array}{c} CH_3 \\ 0 \\ \end{array}}_{0} \underbrace{\begin{array}{c} CH_3 \\ 10 \\ \end{array}}_{0}$

27

0 - C - CH³

29

OCH3 H3C

[0110]

※ ※【化55】

CH.

[0111]

$$= \begin{matrix} CH_3 \\ O \\ O \end{matrix} \qquad \begin{matrix} CH_3 \\ CH_3 \end{matrix}$$

【0112】一般式(III)において、Yは水素原子、 メチル基、シアノ基または塩素原子を表す。M2は、単 結合又はアルキレン基、置換アルキレン基、橋かけ構造 を有していてもよいシクロアルキレン基、アリーレン 基、置換アリーレン基、エステル基、カルボニル基、ア ミド基、エーテル基、チオエーテル基、ウレタン基及び ウレア基からなる群から選択される単独もしくは2つ以 上の基の組み合わせからなる2価の連結基を表す。

※キレン基としては、下記式で表される基を挙げることが できる。

 $-(C(R\varepsilon)(R\zeta))t-$

式中、R ε 、R ζ は水素原子、アルキル基、置換アルキ ル基、ハロゲン原子、水酸基またはアルコキシ基を表 し、両者は同一でも異なっていてもよい。アルキル基と しては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピ ル基、ブチル基などの低級アルキル基が好ましく、さら 【0113】上記M2におけるアルキレン基、置換アル ※50 に好ましくはメチル基、エチル基、プロビル基、イソプ

ロピル基である。置換アルキル基の置換基としては、水酸基、ハロゲン原子、アルコキシ基等を挙げることができる。アルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等の炭素数1~4のものを挙げることができる。ハロゲン原子としては、塩素原子、臭素原子、フッ素原子、沃素原子を挙げることができる。 tは1~10の整数を表す。

67

【0114】橋かけ構造を有していてもよいシクロアル キレン基としては、炭素数5~8個のものが挙げられ、 具体的には、シクロペンチレン基、シクロヘキシレン 基、シクロヘプチレン基、ノルボルニレン基等が挙げら れる。アリーレン基としては、炭素数6~10の芳香環 基が好ましく、例えばフェニレン基、ナフチレン基が挙 げられる。置換アリーレン基の置換基としては、メチル 基、エチル基、プロピル基、ブチル等の炭素数1~4の アルキル基、ハロゲン原子、水酸基、メトキシ基、エト キシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等の炭素数1~4の アルコキシ基が挙げられる。中でも好ましいM2の構造 として挙げられるのは、単結合及び酸の作用によりエス テル基とM²の間が解裂できる様な構造である。この様 な構造としては、例えば一C(CH3)2一、一C(CH $_{2}CH_{3})_{2}-$, $-C(CH_{3})(CH_{2}CH_{3})-$, -C $(CH_3)_2CO_2- (CH_2CH_3)_2CO_2- (-$ C (CH₃) (CH₂CH₃) CO₂-が挙げられる。中で も単結合、-C (CH3)2-、-C (CH3)2CO2-が好ましい。

【0115】Raは水素原子または置換基を有していて*

*もよい、直鎖もしくは分岐のアルキル基を表す。好ましくは炭素数1~4のアルキル基であり、具体的にはメチル基、エチル基、n-プロピル基、i-プロピル基、n-ブチル基、i-ブチル基、t-ブチル基、s-ブチル基等が挙げられる。ここで直鎖または分岐のアルキル基の置換基としては、炭素数1~4のアルコキシ基、置換基を有していてもよいフェノキシ基、ハロゲン原子、アシル基、アシロキシ基、シアノ基、水酸基、カルボキシル基、アルコキシカルボニル基、ニトロ基等が挙げられる。

10 【0116】Wは、結合する炭素原子と共にラクトン構造を形成するに必要な原子群を表す。上記ラクトン構造は、5又は6員環のラクトンであることが好ましく、より好ましくは下記構造のラクトンである。

[0117]

【0118】一般式 (III) において、好ましい構造と しては下記一般式 (IIIa) ~ (IIIc) が挙げられる。 【0119】 【化58】

【0120】一般式 (IIIa)~ (IIIc) において、Y、 **基、s-ブラ Raは前記一般式 (III) のY、Raと同義である。一 のアルキル 般式 (IIIa) において、Rb、Rcは水素原子または置 キシ基、置 換基を有していてもよい、直鎖または分岐のアルキル基 ゲン原子等を表す。具体的にはメチル基、エチル基、n-プロピル は2~40 基、i-プロピル基、n-ブチル基、i-ブチル基、t-ブチル※50 を挙げる。

※基、s-ブチル基等が挙げられる。ここで直鎖または分岐のアルキル基の置換基としては、炭素数1~4のアルコキシ基、置換基を有していてもよいフェノキシ基、ハロゲン原子等が挙げられる。一般式(IIIc)において、nは2~4の整数を表す。以下に一般式(III)の具体例のを挙げる。

[0121]

69

*【化59】 -CH2--CH₃ H₃C-

【0122】本発明に係る樹脂は、本発明の効果が有効 に得られる範囲内で、更に以下のような単量体が該樹脂 を構成する繰り返し単位を与えるものとして共重合され ていてもよいが、下記単量体に限定されるものではな い。これにより、前記樹脂に要求される性能、特に (1)塗布溶剤に対する溶解性、(2)製膜性(ガラス 転移点)、(3)アルカリ現像性、(4)膜べり(親疎 水性、アルカリ可溶性基選択)、(5)未露光部の基板 40 タエリスリトールモノアクリレート、ベンジルアクリレ への密着性、(6)ドライエッチング耐性、の微調整が 可能となる。このような共重合単量体としては、例え ば、アクリル酸エステル類、メタクリル酸エステル類、 アクリルアミド類、メタクリルアミド類、アリル化合 物、ビニルエーテル類、ビニルエステル類等から選ばれ る付加重合性不飽和結合を1個有する化合物などを挙げ ることができる。

【0123】具体的には、例えばアクリル酸エステル 類、例えばアルキル (アルキル基の炭素原子数は1~1 0のものが好ましい) アクリレート (例えば、アクリル※50 ベンジルメタクリレート、クロルベンジルメタクリレー

※酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸プロピル、ア クリル酸アミル、アクリル酸シクロヘキシル、アクリル 酸エチルヘキシル、アクリル酸オクチル、アクリル酸ー t-オクチル、クロルエチルアクリレート、2-ヒドロ キシエチルアクリレート2,2-ジメチルヒドロキシプ ロピルアクリレート、5-ヒドロキシペンチルアクリレ ート、トリメチロールプロパンモノアクリレート、ペン ート、メトキシベンジルアクリレート、フルフリルアク リレート、テトラヒドロフルフリルアクリレートな ど):

【0124】メタクリル酸エステル類、例えばアルキル (アルキル基の炭素原子数は1~10のものが好まし い。) メタクリレート (例えばメチルメタクリレート、 エチルメタクリレート、プロピルメタクリレート、イソ プロピルメタクリレート、アミルメタクリレート、ヘキ シルメタクリレート、シクロヘキシルメタクリレート、

ト、オクチルメタクリレート、2-ヒドロキシエチルメ タクリレート、4-ヒドロキシブチルメタクリレート、 5-ヒドロキシペンチルメタクリレート、2,2-ジメ チルー3ーヒドロキシプロピルメタクリレート、トリメ チロールプロパンモノメタクリレート、ペンタエリスリ トールモノメタクリレート、フルフリルメタクリレー ト、テトラヒドロフルフリルメタクリレートなど); 【0125】アクリルアミド類、例えばアクリルアミ ド、N-アルキルアクリルアミド、(アルキル基として は炭素原子数1~10のもの、例えばメチル基、エチル 10 基、プロピル基、ブチル基、セーブチル基、ヘプチル 基、オクチル基、シクロヘキシル基、ヒドロキシエチル 基などがある。)、N, N-ジアルキルアクリルアミド (アルキル基としては炭素原子数1~10のもの、例え ばメチル基、エチル基、ブチル基、イソブチル基、エチ ルヘキシル基、シクロヘキシル基などがある。)、N-ヒドロキシエチルーN-メチルアクリルアミド、N-2 -アセトアミドエチル-N-アセチルアクリルアミドな ど;

【0126】メタクリルアミド類、例えばメタクリルア 20 ミド、N-アルキルメタクリルアミド(アルキル基としては炭素原子数1~10のもの、例えばメチル基、エチル基、セーブチル基、エチルヘキシル基、ヒドロキシエチル基、シクロヘキシル基などがある。)、N,N-ジアルキルメタクリルアミド(アルキル基としてはエチル基、プロピル基、ブチル基などがある。)、N-ヒドロキシエチルーN-メチルメタクリルアミドなど:

【0127】アリル化合物、例えばアリルエステル類 (例えば酢酸アリル、カプロン酸アリル、カプリル酸ア 含有されることが好ましく、より好ましくは10リル、ラウリン酸アリル、パルミチン酸アリル、ステア 30以上、さらに好ましくは20モル%以上である。リン酸アリル、安息香酸アリル、アセト酢酸アリル、乳酸アリルなど)、アリルオキシエタノールなど; 体に基づく繰り返し単位の樹脂中の含有率も所望

【0128】ビニルエーテル類、例えばアルキルビニルエーテル(例えばヘキシルビニルエーテル、オクチルビニルエーテル、デシルビニルエーテル、エチルヘキシルビニルエーテル、メトキシエチルビニルエーテル、クロルエチルビニルエーテル、1ーメチルー2,2ージメチルプロピルビニルエーテル、2ーエチルブチルビニルエーテル、ヒドロキシエチルビニルエーテル、ジエチレングリコールビニルエーチル、ジメチルアミノエチルビニルエーテル、ジエチルアミノエチルビニルエーテル、ブチルアミノエチルビニルエーテル、ブチルアミノエチルビニルエーテル、ベンジルビニルエーテル、テトラヒドロフルフリルビニルエーテルなど);

【0129】ビニルエステル類、例えばビニルブチレート、ビニルイソブチレート、ビニルトリメチルアセテート、ビニルジエチルアセテート、ビニルバレート、ビニルカプロエート、ビニルクロルアセテート、ビニルブロルアセテート、ビニルメトキシアセテート、ビニルブトキシアセテート、ビニルラ 50

クテート、ビニルーβーフェニルブチレート、ビニルシ クロヘキシルカルボキシレートなど;

【0130】イタコン酸ジアルキル類 (例えばイタコン酸ジメチル、イタコン酸ジエチル、イタコン酸ジブチルなど); アクリル酸、メタクリル酸、クロトン酸、イタコン酸、アクリロニトリル、メタクリロニトリル等がある。

【0131】本発明に係る樹脂において、一般式(I) で表される繰り返し単位、並びに一般式(II)及び(II I)で表される繰り返し単位の含有量は、所望のレジスト のO2プラズマエッチング耐性、感度、パターンのクラ ッキング防止、基板密着性、レジストプロファイル、さ らには一般的なレジストの必要要件である解像力、耐熱 性、等を勘案して適宜設定することができる。一般的 に、本発明に係る樹脂における一般式(I)で表される 繰り返し単位と一般式 (II) で表される繰り返し単位の モル比率 (一般式(I):一般式(II)) は5:95~9 9:1、好ましくは7:93~95:5であり、更に好 ましくは10:90~90:10である。一般式(I) で表される繰り返し単位と一般式(III)で表される繰 り返し単位のモル比率 (一般式(I):一般式(III))は、 5:95~99:1、好ましくは7:93~95:5で あり、更に好ましくは10:90~90:10である。 【0132】また、一般式(I)で表される繰り返し単 位と一般式(II)で表される繰り返し単位に更に一般式 (III) で表される繰り返し単位を含有する酸分解性樹 脂においては、その全単量体繰り返し単位中において、 一般式 (III) で表される繰り返し単位が5モル%以上 含有されることが好ましく、より好ましくは10モル%

【0133】また、上記以外の更なる共重合成分の単量体に基づく繰り返し単位の樹脂中の含有率も所望のレジストの性能に応じて適宜設定することができるが、一般に、本発明の酸分解性樹脂の全単量体繰り返し単位中において、上記更なる共重合成分の単量体に基づく繰り返し単位は50モル%以下含有することが適当であり、好ましくは40モル%以下、更に好ましくは30モル%以下である。この更なる共重合成分の単量体に基づく繰り返し単位の量がこの範囲内において、本発明の効果を十分に発揮しつつ、該共重合成分による改良効果を良好に発現することができる。

【0134】本発明の酸分解性樹脂は、一般式(I)及び一般式(II)で表される繰り返し単位に相当するする各単量体、あるいは一般式(I)及び一般式(III)で表される繰り返し単位に相当するする各単量体、あるいは一般式(I)、一般式(II)及び一般式(III)で表される繰り返し単位に相当するする各単量体を、ラジカル重合開始剤の存在下で共重合して合成することができる。また、本発明の酸分解性樹脂において、上記更なる共重合成分を含有する場合には、一般式(I)及び一般

式(II)で表される繰り返し単位に相当する各単量体、 あるいは一般式(I)及び一般式(III)で表される繰 り返し単位に相当する各単量体、あるいは一般式

73

(I)、(II)及び(III)で表される繰り返し単位に 相当する各単量体に、該共重合成分に相当する単量体を 加えてラジカル重合することで合成することができる。 【0135】本発明に係る樹脂の重量平均分子量は、G PC法によりポリスチレン換算値として、好ましくは 1,000~200,000である。重量平均分子量が 化が見られるため余り好ましくなく、200,000を 越えると現像性が劣化したり、粘度が極めて高くなるた め製膜性が劣化するなど余り好ましくない結果を生じ る.

【0136】本発明のポジ型フォトレジスト組成物にお いて、本発明に係わる樹脂(ポリマー)の組成物全体中 の配合量は、全レジスト固形分中40~99.99重量 %が好ましく、より好ましくは50~99.97重量% である。

【0137】本発明のポジ型フォトレジスト組成物は、 有機塩基性化合物を含有することが好ましい。これによ り経時での感度変動が小さくなる。有機塩基性化合物と しては、以下のものが挙げられる。

[0138]

【化60】

【0139】ここで、R250、R251およびR252は、同 一または異なり、水素原子、炭素数1~6のアルキル 基、炭素数1~6のアミノアルキル基、炭素数1~6の ヒドロキシアルキル基または炭素数6~20の置換もし くは非置換のアリール基であり、ここでR251とR252は 互いに結合して環を形成してもよい。

[0140]

【化61】

【0141】 (式中、R²⁵³、R²⁵⁴、R²⁵⁵およびR²⁵⁶ 50 級モルホリン誘導体、特開平11-52575号公報に

は、同一または異なり、炭素数1~6のアルキル基を示 す)

【0142】更に好ましい化合物は、一分子中に異なる 化学的環境の窒素原子を2個以上有する含窒素塩基性化 合物であり、特に好ましくは、置換もしくは未置換のア ミノ基と窒素原子を含む環構造の両方を含む化合物もし くはアルキルアミノ基を有する化合物である。好ましい 具体例としては、置換もしくは未置換のグアニジン、置 換もしくは未置換のアミノビリジン、置換もしくは未置 1,000未満では耐熱性やドライエッチング耐性の劣 10 換のアミノアルキルピリジン、置換もしくは未置換のア ミノピロリジン、置換もしくは未置換のインダーゾル、 置換もしくは未置換のピラゾール、置換もしくは未置換 のピラジン、置換もしくは未置換のピリミジン、置換も しくは未置換のプリン、置換もしくは未置換のイミダゾ リン、置換もしくは未置換のピラゾリン、置換もしくは 未置換のピペラジン、置換もしくは未置換のアミノモル フォリン、置換もしくは未置換のアミノアルキルモルフ ォリン等が挙げられる。好ましい置換基は、アミノ基、 アミノアルキル基、アルキルアミノ基、アミノアリール 20 基、アリールアミノ基、アルキル基、アルコキシ基、ア シル基、アシロキシ基、アリール基、アリールオキシ 基、ニトロ基、水酸基、シアノ基である。

【0143】好ましい具体的化合物として、グアニジ ン、1,1-ジメチルグアニジン、1,1,3,3,-テトラメチルグアニジン、2-アミノピリジン、3-ア ミノピリジン、4ーアミノピリジン、2ージメチルアミ ノビリジン、4ージメチルアミノビリジン、2ージエチ ルアミノピリジン、2-(アミノメチル)ピリジン、2 ーアミノー3ーメチルピリジン、2ーアミノー4ーメチ 30 ルピリジン、2-アミノ-5-メチルピリジン、2-ア ミノー6ーメチルピリジン、3ーアミノエチルピリジ ン、4-アミノエチルピリジン、3-アミノピロリジ ン、ピペラジン、N-(2-アミノエチル) ピペラジ ン、N-(2-アミノエチル) ピペリジン、4-アミノ -2, 2, 6, 6-テトラメチルピペリジン、4-ピペ リジノピペリジン、2-イミノピペリジン、1-(2-アミノエチル) ピロリジン、ピラゾール、3-アミノー 5-メチルピラゾール、5-アミノ-3-メチル-1p-トリルピラゾール、ピラジン、2-(アミノメチ 40 ル) -5-メチルピラジン、ピリミジン、2,4-ジア ミノピリミジン、4,6-ジヒドロキシピリミジン、2 ーピラゾリン、3ーピラゾリン、N-アミノモルフォリ ン、N-(2-アミノエチル)モルフォリン、1,5-ジアザビシクロ[4, 3, 0]ノナー5-エン、1, 8ージアザビシクロ〔5,4,0〕ウンデカー7ーエン、 2.4.5-トリフェニルイミダゾール、N-メチルモ ルホリン、N-エチルモルホリン、N-ヒドロキシエチ ルモルホリン、Nーベンジルモルホリン、シクロヘキシ

ルモルホリノエチルチオウレア (CHMETU)等の3

記載のヒンダードアミン類 (例えば該公報〔0005〕 に記載のもの) 等が挙げられるがこれに限定されるもの ではない。

75

【0144】特に好ましい具体例は、1,5-ジアザビ シクロ(4.3.0)-5-ノネン、1,8-ジアザビシク ロ(5.4.0)-7-ウンデセン、1,4-ジアザビシク ロ[2.2.2]オクタン、4ージメチルアミノピリジン、 ヘキサメチレンテトラミン、4,4-ジメチルイミダゾ リン、ピロール類、ピラゾール類、イミダゾール類、ピ リダジン類、ピリミジン類、CHMETU等の3級モル 10 ホリン類、ビス(1,2,2,6,6-ペンタメチルー 4-ピペリジル) セバゲート等のヒンダードアミン類等 を挙げることができる。

【0145】中でも、1、5-ジアザビシクロ〔4、 3,0]ノナー5ーエン、1,8ージアザビシクロ [5, 4, 0] ウンデカー7ーエン、1, 4ージアザビ シクロ〔2, 2, 2〕オクタン、4ージメチルアミノピ リジン、ヘキサメチレンテトラミン、CHMETU、ビ ス(1,2,2,6,6-ペンタメチルー4ーピペリジ ル) セバゲートが好ましい。

【0146】これらの有機塩基性化合物は、単独である いは2種以上組み合わせて用いられる。有機塩基性化合 物の使用量は、レジスト組成物の全固形分に対し、通 常、0.001~10重量%、好ましくは0.01~5 重量%である。0.001重量%未満では上記有機塩基 性化合物の添加の効果が得られない。一方、10重量% を超えると感度の低下や非露光部の現像性が悪化する傾 向がある。

【0147】本発明のポジ型フォトレジスト組成物は、 界面活性剤を含有することが好ましく、特にフッ素系界 30 面活性剤、シリコン系界面活性剤及びフッ素原子と珪素 原子の両方を含有する界面活性剤、ノニオン系界面活性 剤の少なくとも1種の界面活性剤を含有することが好ま しい。中でもフッ素系界面活性剤、シリコン系界面活性 剤及びフッ素原子と珪素原子の両方を含有する界面活性 剤が特に好ましい。これにより疎密依存性が改良され る。これらの界面活性剤として、例えば特開昭62-36663 号、特開昭61-226746号、特開昭61-226745号、特開昭62 -170950号、特開昭63-34540号、特開平7-230165号、特 開平8-62834号、特開平9-54432号、特開平9-5988号記載 40 の界面活性剤を挙げることができ、下記市販の界面活性 剤をそのまま用いることもできる。

【0148】使用できる市販の界面活性剤として、例え ばエフトップEF301、EF303、(新秋田化成(株)製)、フロ ラードFC430、431(住友スリーエム(株)製)、メガファッ クF171、F173、F176、F189、R08 (大日本インキ(株) 製)、サーフロンS-382、SC101、102、103、104、10 5、106 (旭硝子 (株) 製)、トロイゾルS-366 (ト ロイケミカル(株)製)等のフッ素系界面活性剤又はシ リコン系界面活性剤を挙げることができる。またポリシ 50 エチルアミン、nープロピルアミン等の第一アミン類、

ロキサンポリマーKP-341 (信越化学工業 (株) 製) も シリコン系界面活性剤として用いることができる。

【0149】他の界面活性剤としては、具体的には、ポ リオキシエチレンラウリルエーテル、ポリオキシエチレ ンステアリルエーテル、ポリオキシエチレンセチルエー テル、ポリオキシエチレンオレイルエーテル等のポリオ キシエチレンアルキルエーテル類、ポリオキシエチレン オクチルフェノールエーテル、ポリオキシエチレンノニ ルフェノールエーテル等のポリオキシエチレンアルキル アリルエーテル類、ポリオキシエチレン・ポリオキシプ ロピレンブロックコポリマー類、ソルビタンモノラウレ ート、ソルビタンモノパルミテート、ソルビタンモノス テアレート、ソルビタンモノオレエート、ソルビタント リオレエート、ソルビタントリステアレート等のソルビ タン脂肪酸エステル類、ポリオキシエチレンソルビタン モノラウレート、ポリオキシエチレンソルビタンモノパ ルミテート、ポリオキシエチレンソルビタンモノステア レート、ポリオキシエチレンソルビタントリオレエー ト、ポリオキシエチレンソルビタントリステアレート等 20 のポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル類等の ノニオン系界面活性剤等を挙げることができる。界面活 性剤の配合量は、本発明の組成物中の固形分を基準とし て、通常0.001重量%~2重量%、好ましくは0. 01重量%~1重量%である。これらの界面活性剤は単 独で添加してもよいし、また、いくつかの組み合わせで 添加することもできる。

【0150】本発明のポジ型フォトレジスト組成物に は、必要に応じて更に酸分解性溶解阻止化合物、染料、 可塑剤、上記以外の界面活性剤、光増感剤、および現像 液に対する溶解性を促進させる化合物等を含有させるこ とができる。

【0151】本発明のこのようなポジ型フォトレジスト 組成物は基板上に塗布され、薄膜を形成する。この塗膜 の膜厚は $0.4\sim1.5\mu$ mが好ましい。上記組成物を 精密集積回路素子の製造に使用されるような基板(例: シリコン/二酸化シリコン被覆)上にスピナー、コータ 一等の適当な塗布方法により塗布後、所定のマスクを通 して露光し、ベークを行い現像することにより良好なレ ジストパターンを得ることができる。ここで露光光とし ては、好ましくは250 nm以下、より好ましくは22 Onm以下の波長の遠紫外線である。具体的には、Kr Fエキシマレーザー(248nm)、ArFエキシマレ ーザー (193nm)、F2エキシマレーザー (157 nm)、X線、電子ビーム等が挙げられ、特にArFエ キシマレーザー (193 nm) が好ましい。

【0152】本発明の遠紫外線露光用ポジ型フォトレジ スト組成物の現像液としては、水酸化ナトリウム、水酸 化カリウム、炭酸ナトリウム、ケイ酸ナトリウム、メタ ケイ酸ナトリウム、アンモニア水等の無機アルカリ類、

ジエチルアミン、ジーnーブチルアミン等の第二アミン 類、トリエチルアミン、メチルジエチルアミン等の第三 アミン類、ジメチルエタノールアミン、トリエタノール アミン等のアルコールアミン類、テトラメチルアンモニ ウムヒドロキシド、テトラエチルアンモニウムヒドロキ シド等の第四級アンモニウム塩、ピロール、ピヘリジン 等の環状アミン類等のアルカリ性水溶液を使用すること ができる。更に、上記アルカリ性水溶液にアルコール 類、界面活性剤を適当量添加して使用することもでき

【0153】本発明のポジ型フォトレジスト組成物によ るレジストを2層レジストの上層レジストとして使用す る場合、上層レジストパターンを保護マスクとして下層 の有機高分子膜の酸素プラズマによるエッチングが行な われるが、この上層レジストは酸素プラズマに対する十 分な耐性を有する。本発明のポジ型フォトレジスト組成 物の酸素プラズマ耐性は上層レジストのシリコン含有量 や、エッチング装置、及びエッチング条件にも依存する が、エッチング選択比(下層と上層レジストとのエッチ ング速度比) は10~100と充分大きく取ることがで 20 きる。

【0154】また、本発明のポジ型フォトレジスト組成 物によるパターン形成方法においては、まず、被加工基 板上に有機高分子膜を形成する。この有機高分子膜は各 種公知のフォトレジストでよく、たとえば、フジフィル ムオーリン社製FHシリーズ、FHiシリーズあるいは オーリン社製OiRシリーズ、住友化学社製PFIシリ ーズの各シリーズを例示することができる。この有機高 分子膜の形成は、これらを適当な溶剤に溶解させ、得ら れる溶液をスピンコート法、スプレイ法等により塗布す 30 た後、シリカゲルカラムクロマトグラフィーによりアク ることにより行なわれる。次いで、上記有機高分子膜の 第1層上に、本発明のポジ型フォトレジスト組成物の膜 を形成する。これは第1層と同様にレジスト材料を適当 な溶剤に溶解させ、得られる溶液をスピンコート法、ス プレイ法等により塗布することにより行なわれる。得ら れた2層レジストは次にパターン形成工程に付される が、その第1段階として、まず第2層、すなわち上層の フォトレジスト組成物の膜にパターン形成処理を行な う。必要に応じてマスク合わせを行ない、このマスクを 通して高エネルギー線を照射することにより、照射部分 40 HFで2倍に希釈した後、大量のヘキサン中に投入し、 のフォトレジスト組成物をアルカリ水溶液に可溶とし、 アルカリ水溶液で現像してパターンを形成する。

【0155】次いで、第2段階として有機高分子膜のエ ッチングを行なうが、この操作は上記のレジスト組成物 の膜のパターンをマスクとして酸素プラズマエッチング により実施し、アスペクト比の高い微細なパターンを形 成する。この酸素プラズマエッチングによる有機高分子 膜のエッチングは、従来のホトエッチング操作による基 板のエッチング加工の終了後に行なわれるレジスト膜の 剥離の際に利用されるプラズマアッシングとまったく同 50 一の技術である。この操作は、例えば円筒形プラズマエ ッチング装置、平行平坂形プラズマエッチング装置によ り、反応性ガス、すなわちエッチングガスとして酸素を 使用して実施することができる。さらに、このレジスト パターンをマスクとして基板の加工が行なわれるが、加 工法としてはスパッタエッチング、ガスプラズマエッチ ング、イオンビームエッチング等のドライエッチング法 を利用することができる。

【0156】本発明のレジスト膜を含む2層膜レジスト 10 法によるエッチング処理は、レジスト膜の剥離操作によ って完了する。このレジスト層の剥離は単に第1層の有 機高分子材料の溶解処理によって実施することができ る。この有機高分子材料は任意のフォトレジストであ り、かつ、上記フォトエッチング操作においてなんら変 質(硬化等)されていないので、各公知のフォトレジス ト自体の有機溶媒を使用することができる。あるいは、 プラズマエッチング等の処理により、溶媒を使用するこ となく剥離することも可能である。

[0157]

【実施例】以下、本発明を実施例によって更に具体的に 説明するが、本発明は以下の実施例に限定されるもので

はない。 【0158】合成例1(樹脂(1)の合成) トリス (トリメチルシリル) -2-ヒドロキシエチルシ ラン29. 1gを乾燥THF200m1に加え、そこへ 4-ジメチルアミノピリジン11.2gを添加した。反 応液を0℃に冷却した後、そこへアクリル酸クロリド1 4.0gを1時間かけて滴下した。反応液を室温に戻し ながらさらに5時間反応させた。反応液を減圧下濃縮し リレートモノマーを得た。 このアクリレートモノマー1 7.3gにメタクリル酸アダマンチルエステル11.1 gと、特開平9-90637号に記載の方法で合成した メタクリル酸メバロニックラクトンエステル18.8g をTHF/DMAc(4/1)に溶解させ、固形分35 %の溶液を調製した。これを三つ口フラスコに仕込み、 窒素気流下60℃に加熱した。反応温度が安定したとこ ろで和光純薬(株)製開始剤V-60を1モル%加え反 応を開始させた。6時間反応させた後、反応混合物をT 白色粉体を析出させた。析出した粉体を沪過取り出し し、乾燥して樹脂(1)を得た。得られた樹脂(1)の 分子量はGPC測定の結果、ポリスチレンを標準サンプ

ルとして重量平均で12600であった。上記と同様な

方法で、樹脂(2)~(7)を得た。上記樹脂(1)~

(7)の各繰り返し単位のモル比率と重量平均分子量を

以下に示す。 [0159] 【化62】

79 樹脂(1) 樹脂(2) 樹脂(3) 樹脂(4) 樹脂(5) *【化63】 [0160] 樹脂(6) 樹脂(7) Hw18000

合成例2(樹脂(8)の合成)

トリス (トリメチルシリル) -2-ヒドロキシエチルシ ラン29.1gを乾燥THF200m1に加え、そこへ 4-ジメチルアミノビリジン11.2gを添加した。反 応液を0℃に冷却した後、そこヘアクリル酸クロリド1※50 7.3gに、特開平9-90637号に記載の方法で合

※4.0gを1時間かけて滴下した。反応液を室温に戻し ながらさらに5時間反応させた。反応液を減圧下濃縮し た後、シリカゲルカラムクロマトグラフィーによりアク リレートモノマーを得た。このアクリレートモノマー1

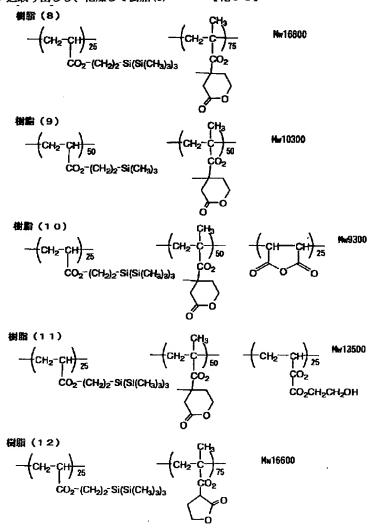
成したメバロニックラクトンメタクリレート29.7gをTHFに溶解させ、固形分40%の溶液を調製した。これを三ツロフラスコに仕込み、窒素気流下60℃に加熱した。反応温度が安定したところで和光純薬(株)製開始剤V-60を1mol%加え、反応を開始させた。6時間反応させた後、反応混合物をTHFで2倍に希釈した後、大量のヘキサン中に投入し、白色粉体を折出させた。析出した粉体を沪過取り出しし、乾燥して樹脂(1)*

*を得た。得られた樹脂(8)の分子量はGPC測定の結果、ポリスチレンを標準サンプルとして重量平均で16600であった。

【0161】上記と同様な方法で樹脂(9)~(14)を得た。上記樹脂(8)~(14)の各繰り返し単位のモル比率と重量平均分子量を以下に示す。

[0162]

【化64】



※40※【化65】

[0163]

【0164】実施例1~28及び比較例1~6

(ポジ型レジスト組成物の調製と評価) 上記合成例で合 成した表1~2に示す樹脂をそれぞれ2g、表1~2に 示す光酸発生剤130mg、有機塩基性化合物8mg、 界面活性剤10mgを配合し、それぞれ固形分10重量 %の割合で表1~2に示す溶剤に溶解した後、0.1μ mのミクロフィルターで沪過し、実施例1~28のポジ て、各々上記樹脂と光酸発生剤を用いる以外は、上記実 施例1~28と同様にポジ型レジスト組成物を調製し た。

【0165】溶剤としては、

S1: プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテ ート

S2: プロピレングリコールモノメチルエーテル

【0166】界面活性剤としては、 W-1:メガファックF176(大日本インキ(株)

製) (フッ素系)

W-2:メガファックR08(大日本インキ(株)製) (フッ素及びシリコーン系)

W-3:ポリシロキサンポリマーKP-341(信越化 学工業(株)製)

W-4: ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル W-5:トロイゾルS-366(トロイケミカル(株) 製)

【0167】有機塩基性化合物として、

1:DBU(1, 8-ジアザビシクロ(5.4.0)-* 40 7ーウンデセン)

* 2: 4-DMAP (4-ジメチルアミノピリジン) 3: TPI(2, 4, 5-トリフェニルイミダゾール) を表す。

【0168】 (評価試験) シリコンウエハーにFHi-028Dレジスト (フジフイルムオーリン社製、i線用 レジスト) をキャノン製コーターCDS-650を用い て塗布し、90℃、90秒ベークして膜厚0.83µm 型レジスト組成物を調製した。また、比較例1~6とし 20 の均一膜を得た。これをさらに200℃、3分加熱した ところ膜厚はO. 71 µmとなった。この上に上記で調 整したレジスト液を塗布、140℃、90秒ベークして 0.20 μ m の 膜厚で 塗設 した。

> 【0169】こうして得られたウェハーをArFエキシ マレーザーステッパーに解像力マスクを装填して露光量 と焦点を変化させながら露光した。その後クリーンルー ム内で120℃、90秒加熱した後、テトラメチルアン モニウムヒドロオキサイド現像液(2.38%)で60 **秒間現像し、蒸留水でリンス、乾燥してパターンを得** 30 た。このようにして得られたシリコンウエハーのレジス トパターンを走査型電子顕微鏡で観察し、レジストを下 記のように評価した。これらの評価結果を表1~2に示 す。

【0170】(露光マージン):0.14μmの孤立ラ インのマスク線幅を再現する露光量を±5%変動させた ときの得られるパターンの線幅の変動率(%)を露光マ ージンの指標とした。この値が小さいほど好ましい。

[0171]

【表1】

8	5					86
実施例	树脂	光酸発生劑	裕趣	有機塩基性 化合物	界面 活性剤	選光マージン (%)
1	1	I-3	81	1	1	5
2	2	I-4	51	2	2	5
3	3	I-6	81	3	4	7
4	4	I-7	51	1	5	5
5	5	1-10	81	2	3	7
6	6	1-15	s1	8	2	5
7	7	II-1	81	1	1	7
8	8	II-3	51	2	2	5
9	9	III-1	81	3	3	9
10	10	III-3	Sl	1	4	5
11	11	111-10	S1	2	5	7
12	12	I-29	Sl	3	1	5.
13	13	I-28	S1	1	2	7
14	14	I-30/III-3 = 2/1	S1	2	3	5
15	1	I-4	\$1/82 - 9/1	3	1	<5
16	2	I-7/PAG7-1 = 5/1	51/52 = 9/1	1	2	5
17	3	I-15	81/82 = 9/1	2	3	<5
18	4	I-29/PAG7-2 = 6/1	81/82 = 9/1	3	5	5
19	5	I-3	S1/S2 = 9/1	1	1	<5
20	6	II-3	81/62 - 9/1	2	2	<5

[0172]

*【表2】

実施例	樹脂	光酸発生剤	溶剤	有機塩基性	界面	銭光マージン
				化合物	活性剤	(%)
21	7	III-3/PAG6-17 = 5/1	\$1/52 = 9/1	8	3	5
22	8	I-4	S1/82 = 9/1	1	5	<6
23	9	I-7/PAG3-18 = 8/1	S1/82 - 9/1	2	1	5
24	10	I-15/PAG7-2 = 4/1	81/82 = 9/1	3	2	5
25	11	I-29	81/82 = 9/1	1	3	<5
26	12	I-3/PAG4-5 = 9/1	81/S2 = 9/1	2	6	5
27	13	II-3	91/92 = 9/1	3	1	<5
28	14	III-3	S1/S2 = 9/1	1	2	<5
比較例 1	1	PAG3-5	51	2	3	50
比較例2	2	PAG4-5	S1	なし	なし	100
比較例3	3	PAG7-1	S1	なし	なし	80
比較例4	8	PAG4-5	81	8	4	45
比較例 5	9	PAG6-13	Sl	なし	なし	120
比較例 6	10	PAG3-5	S1	なし	なし	120

【0173】上記表1、2に示すように、本発明のポジ 型フォトレジスト組成物は、露光マージンにおいて優れ た性能を示した。

[0174]

【発明の効果】本発明は、半導体デバイスの製造におい※40

※て、露光マージン(特に孤立ラインの露光マージン)に 対する改善効果がある、すなわち露光量を変化させたと きの、孤立ラインの線幅変動が小さいポジ型フォトレジ スト組成物を提供するができる。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. ⁷		識別記号	FI		テーマコード(参考)
C08L	33/04		C08L	33/04	
	43/04			43/04	
G03F	7/004	503	G03F	7/004	503A
	7/075	511		7/075	511
H01L	21/027		H01L	21/30	502R

F ターム(参考) 2H025 AA00 AA01 AA02 AA09 AA10 AB08 AB15 AB16 AB17 AC08 AD03 BE07 BE10 BG00 CC20 FA03 FA12 FA17 FA41 4J002 BG071 BG081 BG091 BQ001 EB116 EV236 EV296 GP03 4J100 AL08P AL08Q AL26P AL26Q AM10P AM10Q BA02Q BA04Q BA11Q BA14Q BA15P BA15Q BA72P BA72Q BA80P BA80Q BC02Q BC04P BC04Q BC08Q BC09Q BC12Q BC53Q CA01

CA04 CA05 JA38